S2 1 PN="60-012759" ?t 2/5/1

2/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01534259 **Image available**
PHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE

PUB. NO.: **60-012759** [JP 60012759 A] PUBLISHED: January 23, 1985 (19850123)

INVENTOR(s): OMI TADAHIRO

TANAKA NOBUYOSHI

APPLICANT(s): OMI TADAHIRO [000000] (An Individual), JP (Japan)

APPL. NO.: 58-120751 [JP 83120751] FILED: July 02, 1983 (19830702)

INTL CLASS: [4] H01L-027/14; H01L-029/76; H04N-005/335

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.6

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS); R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements,

CCD & BBD)

JOURNAL: Section: E, Section No. 318, Vol. 09, No. 126, Pg. 24, May

31, 1985 (19850531)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the titled device which can sufficiently deal with high resolution by a method wherein a control electrode region is put in floating state, and then the potential thereof is controlled via capacitor, in said device which makes carriers generated by photoelectromotive force accumulate to the electrode region of a semiconductor transistor consisting of three terminals.

CONSTITUTION: An n(sup -) type layer 5 is epitaxially grown on an n type or n(sup +) type Si substrate 1, and formed in island form by being surrounded with an element isolation region 4 of SiO(sub 2), etc. Next, a p type base region is diffusion-formed in the surface layer part of the island-formed layer 5, and an n(sup +) type emitter region 7 is provided therein. The entire surface is covered with an insulation film 3, a window being bored, and an Al wiring 8 installed from the region 7 to the edge of the film 3, and an electrode on the region 6 via film 3, and the entire surface is covered with a PSG film 2. The region 6 is put in floating state, the potential thereof being controlled by the capacitor consisting of the electrode 9, film 3, and region 6 in such a manner, thus being made to carry out the action of carrier accumulation, read-out, and refreshing.

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60—12759

⑤Int. Cl.⁴ H 01 L 27/14 29/76

H 04 N 5/335

識別記号 庁内整理番号 6732-5 F 6851-5 F 6940-5 C 母公開 昭和60年(1985)1月23日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 34 頁)

9)光電変換装置

②特 願 昭58-120751

②出 額 昭58(1983)7月2日

@発 明 者 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

⑩発 明 者 田中信義

東京都世田谷区松原2の15の13

⑪出 願 人 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

仍代 理 人 弁理士 山下穣平

(9) A(n 2

1 発明の名称

光电台的数型

2 特許請求の範則

1 3 編子よりなる平海体トランジスタの制御電機領域に、光動起により発生したキャリアを潜植する光電変換装置において、被側側電機領域を探遊状態にし、浮遊状態にした制御電機領域の電位を、キャバシタを介して開和することにより、光動起により発生したキャリアを誘導電機領域に活動が、滞極動作により被制御電機領域に発生した滞積ではを疑由す続出し動作、はる制御電機の域に搭積では、大き・リアを消滅させることを特殊とする光電変換製数。

2 キャパンタが制御電板領域、絶縁限及び電 形により構成されている特許請求の義団第1項記 他の光電変換装置。

3 潜植動作において浮遊状態の明朝電極領域 が主電極に対して逆パイアス状態になされ、か つ、統由し動作において関盟電機個域が少なくと も一方の主理機に対して容跡電圧に度優して関功 向バイアスが加わるべくなされる特許請求の報則 第1項記載の光電表換機器。

3 売明の詳細な説明

水類明は光電変数数数に関する。

近年光電投換装型殊に、固体機像装置に関する 研究が、半導体技術の進展と共に積極的に行なわれ、一部では実用化され始めている。

これらの関係機像装置は、大きく分けるとCCD型機像装置は、大きく分けるとCCD型機像装置は、MOS型の2つに分割される。CCD型機像装置は、MOS型やパンタ推振下にポテンシャルの非戸に着積し、統化し時には、これらのポテンシャルの非戸を、地様にかけるパルフングのまかという変化をでした。製造などCD型機像装置の中には、受光限はPnを分すオード構造を使い、製造部はCCD製造で行ったのもある。また一方、MOS

特開昭60-12759(ク)

利提像教育は、受光器を一様するpn複合よりなるフォトダイオードの実々に光の入財により免生した電荷を帯話し、続出し時には、それぞれの・フォトダイオードに接続されたMOSスイッチングトランジスタを耐吹オンすることにより書種された電荷を出力アンプ語に設出すという以復を用いている。

C C D 型操な装置は、比較的質用な構造をもち、また、発生し得る維育からみても、機能設定おけるフローティング・ディフュージョンよりなる短荷検問器の容量値だけがランダム雑音に寄与するので、比較的低雑行の提像装置であり、低調度影が可能である。ただし、C C D 双硬像装置を作るプロセス的割的から、出力アンプとしてM O S 型アンブがオンチップ化されるため、シリコンと、SiO 。 限との界面から調像上、目につきやすい 1/1 維育が発生する。従って、低雑音とはいいながら、その性能に限罪が存在している。また、高解像後化を図るためにセル数を増加させれ

できる最大の世界が減少し、ダイナミックレンジがとれなくなるので、今後、以体操像装置が高度などれないくとで大きな問題となる。また、CCD 型の関係装置は、ボテンシャルの非戸を耐失動かしながら滞抗性何を転送していくわけであるから、セルの一つに欠陥が存在してもそこで電荷転送がストップしたり、あるいは、極端に思くなってしまい、製造歩得りが上がらないという欠点も有している。

これに対してMOS型機像製造は、構造的には CCD型機像製製、特にフレーム転送型の整置に 比較して少し複雑ではあるが、希腊的版を大きく し行る様に構成でき、ダイナミックレンジをとい されるという仮位性をもつ。また、たとえセルの しての欠略による他のセルへの影響がある。 ためその欠略には有利である。しかしながら、製 ののののではは有利では、信号統由し時に称ったの がイオードに配線を最が接続されるため、きわめ で大きな信号性圧ドロップが発生し、出力電圧が

下がってしまうこと、配線容易が大きく、これによるランダム教育の発生が大きいこと、また系フォトダイオードおよび水平スキャン川のMOSスイッチングトランジスタの客生容量のほらつきによる関定パターン舞音の混入等があり、CCD 根據像装置に比較して低限度撮影はむずかしいこと等の欠点を有している。

また、打突の進度装置の高解像度化においては キセルのサイズが紹小され、岩板電荷が減少して いく。これに対しチップサイズから挟まってくる 配線容量は、たとえ線幅を翻くしてもあまり下が らない。このため、MOS型機像装置は、ますま すS/N 的に不利になる。

CCD 型割よびMOS 型操像装置は、以上の様な、後、30 を有しながらも次勢に実用化レベルに近ずいてきてはいる。しかし、さらに将来必要とされる高解像度化を進めていくうえで次質的に大きな問題を有しているといえる。

それらの財体機像被難に関し、特別昭58-15087 8 **半導体機像装置**、特別図58-157073 **半導

体操像装置"、特别图 58-185473 "半導体操像装 間"に新しい方式が提賞されている。CCD型、 MOS型の現像装置が、光入射により発生した環 荷を主覚板(例えばMOSトランジスタのソー ス)に岩粒するのに対して、ここで提案されてい る方式は、光入射により発生した提得を、 間間電 板(併えばパイポーラ・トランジスタのペース。 SIT(弥児結構トランジスタ)あるいはMOS トランジスクのゲート)に書積し、光により充作 した電荷により、扱れる電流をコントロールする という斯しい考え方にもとずくものである。すな わち、CCD型、MOS型が、滑稽された電荷モ のものを外部へ読出してくるのに対して、ここで 批案されている方式は、おセルの労働機能により **電視時報してから帯積された電荷を読出すわけで** あり、また見方を使えるとインピーダンス変換に より低インピダンス出力として設用すわけであ る。従って、ここで挺実されている方式は、高出 力、広ダイナミックレンジ、佐装育であり、か つ、光介号により助配されたキャリア(便荷)は

特問昭60-12759(3)

制御世様に書籍することから、非確環般出しができる等のいくつかのメリットを引している。さらに将来の高解像変化に対しても可能性を有する方。 よであるといえる。

しかしながら、この方式は、該本的にX-YTドレス方式であり、上記公園に配復されている案子構造は、従来のMOS型操像装置の各セルにバイポーラトランジスタ、SITトランジスタ等の均開来子を複合化したものを次末構成としている。そのため、比較的複雑な構造をしており、高解像化の可能性を有しながらも、そのままでは高解像化には観界が存在する。

水須明は、 れせルに環報機能を有するもまわめて循単な構造であり、 将来の高解像度化にも十分 対処しつる新しい光電変換数器を提供することを 目的とする。

かかる目的は、3幅子よりなる半導体トランジスタの制御電板前域に、光動起により発生した キャリアを蓄積する光電変換装置において、放翻 切物機能域を浮遊状態にし、浮遊状態にした制御 一世後旬歳の電位を、キャパックを介して制御することにより、光励起により発生したキャリアを破りて、 帯積動作により減期等電積旬歳に発徒した帯積電圧を設別す続いし動作、 破削御電積額域に帯積されたキャリアを拘禁させるリフレッシュ動作をそれぞれさせ行る構造を有することを特徴とする光電変換炎のにより追収される。

以下に木発明の実施例を関値を用いて詳細に設 明する。

37.1 図は、水光明の…実施例に係る光電変換数 関を構成する光センサセルの基本構造および動作 を説明する図である。

第1図(e) は、光センサセルの平面図を、第1図(b) は、第1図(e) 平面図のAA、部分の断面図を、第1図(c) は、それの等価団路をそれぞれ示す。なお、各部位において第1図(a).(b),(c) に共通するものについては同一の希特をつけている。

第1 図では、整列配置方式の単面図を示したが、水平方向解像度を高くするために、酸素すらし方式 (補間配置方式) にも配置できることはもちろんのことである。

この光センサセルは、第1図(a),(b) に示すごとく、

リン (P)、アンチモン (Sh)、ヒま (Az) 等 の不統物をドープしてn型又はn[®] 型とされたシ リコン石板1の上に、油井PSG開等で構成され るパシベーション股2:

シリコン酸化酸 (SiO。) より成る絶経酸化酸3;

となり合う光センサセルとの間を電気的に絶録するためのSiO。あるいはSi。Na等よりなる絶縁較又はポリシリコン酸等で構成される業子分離領域4;

エピタキシャル技術等で形成される不能物造度 の低い n ⁻ 削減5 :

その上の例えば不能物拡散技術又はイオン作人 技術を用いてポロン(B) 等の不締物をドープした バイポーラトランジスタのペースとなる p 们域

不能物拡散技術、イオン托人技術等で形成されるパイポーラトランジスタのユミッタとなる n * 旬域7:

3 号を外部へ統出すための、例えばアルミニウム(A1)、A1-Si,A1-Cu-Si等の非電材料で形成される配線8;

絶嫌膜3を通して、桴道状態になされた。飢壊

特爾昭69-12759 (4)

8にパルスを印加するための電板9:

それの配線10:

状板』の裏面にオーミックコンタクトをとるために不純物拡散技術等で形成された不純物重度の高い n・ 領域 1 1:

な版の地位を与える、すなわちバイポーラトランジスタのコレクタ地位を与えるためのアルミニウム等の専用材料で形成される機械12; より構成されている。

なお、肌 1 図(a) の 1 9 は n * 領域 7 と配級 8 の接続をとるためのコンタクト部分である。 又配録 8 および配録 1 0 の 夕玉 する部分はいわゆる 2 層配線となっており、 SiO 』 等の絶益材料で形成される絶縁領域で、それぞれ互いに絶縁されている。 すなわち、金属の 2 層配線構造になっている。

 6、不純物器度の小さい n - 創版 5、コレクチと しての n 又は n * 削減 1 の R 部分より構成されて いる。これらの図面から明らかなように、 p 領域 6 は拝産削減になされている。

助1 関(c) の第2 の等個回路は、パイポーラトランジスタ I 4 をベース・エミッタの複合容疑 C be 1 5、ベース・エミッタの p n 核合ダイオード D be 1 6、ベース・コレクタの複合容量 C bc I 7、ベース・コレクタの p n 核合ダイオード D bc 1 8 を用いて表現したものである。

以下、光センサセルの基本動作を防1図を用い、 て説明する。

この光センサセルの基本動作は、光人射による 電荷審積動作、統山し動作およびリフレッシュ動 作より構成される。電荷審積動作においては、例 えばエミッタは、配舗8を通して使地され、コレ タターは配録12を通して正電位にパイアスされ ている。またペースは、あらかじめコンデンサー Cox13に、配銀10を通して正のパルス電圧を 印加することにより負電位、すなわち、エミッタ

7に対して逆パイアス状態にされているものとする。この Con 1 3 にパルスを印加してベース 6 を 立元位にパイアスする動作については、後にリフ レッシュ動作の設明のとき、くわしく説明する。

この状態において、第1図に示す様に光センサセルの表側から光20が入射してくると、半導体内においてエレクトロンは、n 領域1が正理位にパイプスされているのでn 領域1 側に流れだしていってしまうが、ホールはp 領域6 にどんどん 書待されていく。このホールのp 領域への書籍によりp 前域6 の単位は次所に正位位に向かって変化していく。

第1 図(a),(b) でも各センサセルの受光関下衝は、ほとんどり領域で占られており、一部 n * 領域でとなっている。当然のことながら、光により助起されるエレクトロン・ホール対流度は裏面に近い程大きい。このためり領域8中にも多くのエレクトロン・ホール対が光により動起される。 p

が発生する。ここで、W。はp領域もの光人射側 接頭からのほさ、kはポルツマン定数、Tは絶対 程度、qは単位程度、Naiはpベース領域もの表 備不純物調度、Naiはp領域ものa、系統抗領域

特開昭60-12759 (5)

ちとの外前における不能物質度である。

ここで、NAS / NAI > 3 とすれば、p 節駄 6 内の電子の走行は、拡散よりはドリフトにより行立われるようになる。すなわち、p 前級 8 内に光により前起されるキャリアを登号として収効に動作させるためには、p 前級 6 の不純物遺族は光入財側表面から内部に向って減少しているようになっていることが現ましい。拡散でp 前級 6 を形成すれば、その不純物譲渡は光入射側表面にくら之内部に行くほど減少している。

センサセルの受光値下の一個は、n。 領域7により占られている。n。 領域7のほさは、適然
0.2~0.3 μm 程度、あるいはそれ以下に設計されるから、n。 領域7で吸収される光の最は、もともとあまり多くはないのでそれ程間期はない。ただ、短波良偏の光、特に安色光に対しては、n。 創域7の不能物質度は適常1×10²² cm⁻³ 程度あるいはそれ以上に設計される。こうした高濃度に不続めがドープされた n。 領域7におけるホールの

飲放距離は0.15~0.2 μm 税度である。したがっ て、n゚ Mは7内で光焰起されたホールを引効に p 領域 5 に統し込むには、p * 創設 7 も光入射表 前から内部に向って不純物温度が減少する構造に なっていることが異ましい。ュケ領域での不能物 濃度分布が上起の様になっていれば、光久引備表 面から内部に向う強いドリフト電界が発生して、 n* 領域でに光助起されたホールはドリフトによ りただちにり領域をに流れ込む。n * 領域で、p 領域もの不納物濃度がいずれも光入財債表面から 内部に向って彼少するように構造されていれば、 センサセルの光入計側表面側に存在する a * 創設 7、p旬城5において光動起されたキャリアは十 べて光信号として介効に働くのである。 As又は P を高濃度にドープしたシリコン酸化酸あるいほポ リシリコン酸からの不動物拡散により、この n.* 劉垠?を形現すると、上記に述べたような狙まし い不動物側針をもつn。引娘を得ることが可能で

- 放終的には、ホールの書籍によりペース電仪は

エミッタ電位まで変化し、この場合は被地電位まで変化して、そこでクリップされることになる。 より厳密に言うと、ベース・エミッタ間が順方中に にぴくパイアスされて、ベースにお描されたホールがエミックに提出し始める電話でクリップされる。つまり、この場合の光センサセルの超和になる。 のがは、最初に p 領域 6 を自収位との地位差で略々与えられるわけである。 n 。 領域 7 が接地されず、評額 状態において光入力によって発生した電荷の響待を行なう場合には、 p 領域 6 は n 節域 1 と略々間で位まで現存を書替することができる。

以上は電視器精動性の定性的な機構説明であるが、以下に少し其体的かつ定量的に説明する。

この光センサセルの分光機度分布は改式で与え られる。

$$S(\lambda) = \frac{\lambda}{1.24} \cdot exp(-\alpha \times)$$

 $\times (1 - exp(-\alpha y)) \cdot T (A/W)$

但し、λは光の数役(μe)、αはシリコン結晶 中での光の被殺係数(μ = ^γ)、x は半導体表面 における。再始合指失を起こし感度に寄与しない"dead leter"(不感飢餓)の厚さ【us)、Yはエピ幣の厚さ【us)、Tは通過収すなわち、人附してくる光量に対して反射等を考慮して自動に半過休中に入財する光量の割合をそれぞれ深している。この光センサセルの分光感度 S(人) および放射関援 Ee(人) を用いて光键接「Pは次式で針算される。

$$1 p = \int_{a}^{\infty} S(\lambda) \cdot E e(\lambda) \cdot d\lambda$$

$$(\mu A/c m')$$

但し放射側度Εε(λ)_, [μΨ・cm⁻²・nm⁻¹ | は 次式で与えられる。

$$E \cdot (A) = \frac{E \cdot P(A)}{F \cdot R \cdot P(A) \cdot dA}$$

[µ W + cm⁻² + nm⁻¹]

但した。はセンサの受光前の態度 [Lus] .
P(A) はセンサの受光面に人引している光の分光 分心、V (A) は人間の目の比視感度である。

これらの式を用いると、エピリの間 4 μ m をもったセンサセルでは、 A 光朝(2 B 5 4 ° K)で 胆射され、センサ荧光値照度が l [Lux] のとき、

特爾明60-12759(6)

約280 mA/cm 7の光電視が使れ、入射してくる フォトンの数あるいは発生するエレクトロン・ホール対の数は1.8 × 10 リケ/cm 7 ・ sec 程度である。

ソ. この時、光により励起されたホールがベースに帯域することにより発生する電位VPはVP=Q/Cで与えられる。Qは器域されるホールの電荷量であり、CはCbel5とCbel7を加算した協介容及である。

いま、n* 旬域7の不純物課度を10 0 20 cm²、n* 旬域7の不純物課度を10 cm²、n* 旬域7の所提を5×10 10 cm²、n* 旬域5 のが提を10 cm²、n* 旬域7 の所提を16 cm²、n* 旬域7 の所提を16 cm²、n* 旬域7 の所提を16 cm²、n* 旬域7 の所提を0.014 p F 位になり、一方、 P 前域6 cm 器 技されるホールの偶数は、 帯摄時間1/80 mec 、 有効受光が扱、ナなわち P 前域8 の所抗から電極8 おどりの所括を引いた而 積を58 mm² 程度とすると、1.7 × 10 4 ケとなる。従って光入射により発生する 世位 V P は 180 m V 位になる。

転送船の大きさにより舗限され、どんどん低下していってしまうのに対し、木発明における光センサセルでは、光にもおいた様に、最初にp前城 6 を負電位にパイアスした時のパイアス電圧により 放和電圧は挟まるわけであり、大きな飽和電圧を 確保することができる。

以上の様にしてp 領域目に書籍された電荷により発生した電圧を外部へ鉄地す動作について次に設用する。

説山し動作状態では、エミック、配線8は浮遊状態に、コレクターは正電位Vcck保持される。
第2図に芽類回路を示す。今、光を開射する的に、ペース6を負電位にバイアスした時の電位をV・とし、光照射により発生した著貨電圧をVロとすると、ペースではは、TV・キVP なるではなっている。この状態で配線1リを近してなっている。この状態で配線1リを近して、この止の地位V・は酢化酸を及Cosl3とペース・コレの地位V・は酢化酸を及Cosl3とペース・

ここで作用すべきことは、高層保護化され、モルサイズが縮小化されていった時に、一つの光センサセルあたりに人射する光板が減少し、高極電磁域及が共に減少していくが、セルの縮小化に作ない接合容易もセルサイズに比例して減少していくので、光入別により発生する地位VPはほぼ一定にたもたれるということである。これは本発別に対ける光センサセルが鳴り関に示すごとく、きわめて簡単な構造をしており有効受光而がきわめて大きくとれる可能性を有しているからである。

インターラインタイプのCCDの場合と比較して水発明における光電変換装製が有利な発情の一つはここにあり、高解像度化にともない。インターラインタイプのCCD環境の装製では、転送する機構を確保しようとすると転送器の面積が相対的に火きくなり、このため有効受光筋が減少するので、略度、すなわち光人射による発生電圧が減少してしまうことになる。また、インターラインタイプのCCD型機能設置では、鉛和電圧がインタイプのCCD型機能設置では、鉛和電圧が

出龙压

となる条件が成立するようにしておくと、ベース 健位は光照射により発生したお話電圧 V p そのも のとなる。このようにしてエミッタ電位に対して、 ベース電位が正方向にパイプスされると、エレク トロンは、エミッタからペースに作入され、コレ タタ電位が正電位になっているので、ドリフト電 界により加速されて、コレクタに列速する。この 時に扱れる電波は、次式で与えられる。

$$i = \frac{A \cdot q \cdot Q \cdot Q \cdot n \cdot n}{W \cdot q} \quad (1 + 1n \frac{N \cdot AE}{N \cdot AE})$$

$$\times \{ exp \quad \frac{q}{k} \quad T \quad (V \cdot p - V \cdot e) - 1 \}$$

但しA)はベース・エミック間の核合成権、 q

特別昭60-12759(ア)

は単位電荷最(1.6×10×クーロン)、Dnはベース中におけるエレクトロンの拡散定数、nnはpベースのエミッタ端における少数キャリヤとしてのエレクトロン適度、W。はベース側、Nacはベースのエミック端におけるアクセプタ適度、Nacはベースのコレクタ端におけるアクセプタ適度、Kはボルツマン定数、Tは絶対温度、Veはエミック地位である。

この 世 税 は、 エミック 理位 V e がベース 電 位 、 すなわちここでは 光 燃 射により 発生した 審議 電圧 V p に ぶしく なるまで 扱れることは上式 から 明 ら かである。 この 時 エミッタ 電位 V e の 時 間 的 変化 は 次式 で 計算 される。

$$C = \frac{d V e}{d t} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 +$$

但し、ここで配線製剤でs はエミッタに接続されている配線 B のもつ容量2 1 である。

一定時間の後、地様写に印加していた V 。をゼロボルトにもどし、流れる電流を停止させたときの滞積電形 V P に対する、統部し電圧、すなわちエミッタ電位の関係を示す。但し、第4 関(a) では、統由し電圧はバイアス電圧成分による緩出し時間に依存する一定の電位が必ず加算されてくるがそのグタ分をさし引いた値をプロットしている。電機写に印加している正電圧 V 。をゼロボルトにもどした時には、印加したときとは連に

なる 地形がベース 電後に加賀されるので、ベース 地位は、 住地 低 V。 を 印加する 前の状態、 すなわち - V。 に なり、 エミックに対し 逆バイアスされるの で 電後の 旋れが停止するわけである。 節 4 図 (a) に よれば 100mz 程度以上の続出し時間 (すなわち V。 を 世 様 9 に 印加 している 時間)を とれば、 若精 電 匠 V p と 統 出し 地 圧は 4 桁 程度 の 範 団 に わたって 値 線性 は 確保され、 高速の 続 出し が 可 像であることを 示している。 郎 4 図 (a) で、 45°の 級 は 統 出し に 十分の 時間を か けた 場合の 鋳 果 で

第3関は、上式を用いて計算したエミッタ単位の時間変化の一個を示している。

第3 例によればエミックで位がベースを位になしくなるためには、約1 秒位を要することになる。これはエミック地位、Ve がVp に近くなるとあまり地貌が続れなくなることに起因しているわけである。したがって、これを解決する下段は、先に電板9 に正常圧V。を印加するときに、

- V , + C oz + C be + C bc • V , = V si as

なる条件を入れ、ペース電仪をVolusにけ、余分に関方向にパイプスしてやる方法が考えられる。 この時に彼れる電流は次式セチえられる。

$$i = \frac{A j + q + D n + n_{eq}}{W_{a}} \quad (1 + 1n \frac{N_{AP}}{N_{AC}})$$

郊4図(a) に、V m as= 0.8 V とした場合、ある

の銀は競化しに十分の時間をかけた場合の結果であり、上記の計算例では、配録8の容易 C。を4PFとしているが、これはCbe+Cbcの接合打造のの 0.014 PFと比較して約300結ち大きいいらのかかわらず、P鎖域6に発生した群務電圧VPが何らの破裂も受けず、かつ、バイアス電圧の効果により、きわめて高速に競出されるでいると、係列を発生している。これは上記機能に併ります。サインサセルのもつ時程機能、すなわち電荷特機能が有効に勝らいているからである。

これに対して従来のMOS環機像装置では、常能で用VPは、このような疑出し過程において記録容長Caの影響でCi・VP/(Ci+Cs)(他しCiはMOS型機像装置の受光部のPa接合作量)となり、2桁位統由し地形値が下がってしまうという欠点を有していた。このためMOSの環境体装置では、外部へ統出すためのスイッチングMOSトランジスタの客生容质のほうできたわりのBにパクーン維育、あるいは配額容量すなわらの関定パクーン維育、あるいは配額容量すなわらりの対象とはより発生するラングル制

特別460-12759(8)

存が大きく、 S/N 比がとれないという問題があったが、 第1回 (a),(b),(c) で示す構成の光センサセルでは、 P 領域 6 に発生した海道電圧そのものが外部に設切されるわけであり、この電圧はかなり大きいため固定パターン舞音、出力容量に起因するランダム雑音が相対的に小さくなり、 きわめてS/N 比の良いはりを得ることが可能である。

光に、パイアス電形 V Bi a a を 0.6 V に設定したとき、 4 桁程度の間線性が100 a sec 程度の高速統出し時間で刊られることを示したが、この複線性および疑問し時間とパイプス電形 V Bi a a の関係を計算した結果をさらにくわしく、第 4 図(b) にがす。

郊 4 図 (b) において 機能はパイアス電圧 V el e a であり、また、緩性は読出し時間をとっている。またパラメークは、 審機電圧が 1 *V のときに、 説出し電圧が 1 *V の 8 0 % 、9 0 % 、9 5 % 、9 8 % になるまでの 時間 依存性を示している。 節 4 図 (a) に示される様に、 帯機電圧 1 *V に おいて、 それぞれ 8 0 % 、 9 0 % 、 9 5 % 、 9 8 % に

なっている時は、それ以上の書植電圧では、さら に良い供をボレていることは明らかである。

この第4 図 (b) によれば、バイアス電圧 V mi as が 0.8 V では、設川し電圧が審積電圧の80%になるのは健園し時間が0.12 μa、90%になるのは0.27 μs、95%になるのは0.5 4 μs、98%になるのは 1.4 μs であるのがわかる。また、バイアス電圧 V mi asを 0.8 V より大きくすれば、さらに高速の設別しが可能であることを示している。この様に、頻像装置の全体の設計から疑別し時間および必要な直線性が決定されると、必要とされるバイアス電圧 V mi asが係4 図 (b) のグラフを捌いることにより決定することができる。

上記機能に係る光センサセルのもう一つの利点は、p 们域 B に B 徒 されたホールは p 们域 B に B 徒 されたホールは p 们域 B に B けるエレクトロンと ホールの得動合確率が きわめて小さい ことか 5 非 破壊的に 該出し可能 なこと である。 すなわち 読出 し時に電極 9 に 印加 してい た 似 近 V 。 をゼロボルトにもどした時、 p 们域 B の 世位は 電圧 V 。 を印加する前の連バイアス 状態に

なり、光照射により発生した考析電圧 V P は、新 しく光が照射されない限り、そのまま保存される わけである。このことは、上配構成に係る光セン サセルを光電変換装置として構成したときに、シ ステム動作上、新しい機能を提供することができ ることを意味する。

 は本質的に暗電統維音の小さい構造をしているわけである。

次いでρ領域Βに書植された現荷をリフレッシュする動作について説明する。

上記橋底に係る光センサセルでは、すでに述べたごとく、p 領域 B に書語された取荷は、設出し動作では前後しない。このため新しい光情報を入力するためには、前に書語されていた理荷を前載させるためのリフレッシュ動作が必要である。また同時に、拝旋状態になされているp 領域 G の電位を 所定の 負電 圧に 係電させて おく 必要がある。

上総構成に係る光センサセルでは、リフレッシュ動作も読出し動作と回標、配線10を通して で横9に正常圧を印加することにより行なう。こ のとき、配線8を通してエミッタを接地する。コ レクタは、位橋12を通して接地又は正常位にし ておく。添5回にリフレッシュ動作の等傾回路を 示す。但しコレクタ側を被地した状態の例を示し ている。

特開昭60-12759 (9)

この状態で正定圧 V mm なる電圧が電極 9 に印加されると、ベース 2 2 には、酸化酸容量 C oz 13、ベース・エミック間接合容量 C be 1 5、ベース・コレクタ間接合容量 C bc 1 7 の容量分割により、

なる電形が、前の説出し動作のときと阿様瞬時的にかかる。この電圧により、ベース・エミッタ間接合ダイオードDbel6およびベース・コレクタ間接合ダイオードDbcl8は順力向バイアスされて羽泊状態となり、電視が流れ始め、ベース電位は次路に低下していく。

この時、序蓋状態にあるペースの電位Vの変化。 は近似的に次式で表わされる。

$$(C be + C be) \frac{d V}{d i} = - (i_1 + i_2)$$

但し.

の内、 q ・ D p ・ p m / し p はホールによる程. 投、すなわちベースからホールがコレクタ側へ復 れだす成分を示している。このホールによる電視 が流れやすい様に上記機成に低る光センサセルで は、コレクタの不能物器度は、通常のパイポーラ トランジスタに比較して少し低めに設計される。

この皮を用いて計算した。ベース低位の時間を存性の一例を取ら図に示す。 褐色は、リフレッシュ電圧 V ma が電機 9 に印加された瞬間からの時間鋭過すなわちリフレッシュ時間を、寒動は、ベース 電位をそれぞれ ボす。また、ベースの初期電位とは、リフレッシュ 地圧 V ma が加わった瞬間に、伊祉状態にある ベースが示す電位であり、 V ma ・C nt. C be . C bc及びベースに蓄積されている 地

この第6凶をみれば、ベースの電位は初期電位によらず、ある時間経過後には必ず、片対数グラフ止で…つの直接にしたがって下がっていく。

i, where
$$\frac{d D \pi n_{ij}}{W_{\alpha}}$$

$$\times \{ \exp \left(\frac{d}{k T} V \right) - 1 \}$$

1. はダイオードDbcを使れる電視、i. はダイオードDbcを使れる電視である。A. はベース が低、A.c はエミックが低、Dp はコレクタ中に おけるホールの拡散定数、pm はコレクタ中に おけるホールの平均自由行程、nm はベース中におけるホールの平均自由行程、nm はベース中における熱平衡状態でのエレクトロンのである。 l. で、ベース 側 からエミッタへの ホール 入による電波は、エミッタの不純物濃度がベース の不純物濃度にくらべて充分高いので、 無礼でき

とに示した式は、段階接合近似のものであり実際のデバイスでは段階接合からはずれており、 又ベースの厚さが移く、かつ複雑な濃度分布を有しているので既由なものではないが、リフレッシュ動作をかなりの近似で説明可能である。

上式中のペース・コレクタ間に流れる電流によ

邓 6 図 (b) に、リフレッシュ時間に対するペース電位変化の実験値を示す。第 6 図 (a) に示した計算例に比較して、この実験で用いたテストデバイスは、ディメンションがかなり大きいため、計算例とはその絶対値は一致しないが、リフレッシュ時間に対するペース電位変化が片対数グラフ上で直線的に変化していることが実証されている。この実験例ではコレクタおよびエミッタの関係を接地したときの値を示している。

今、光照所による蓄積電圧Vpの最大値を0.4 [V]、リフレッシュ電圧Vewによりベースに印・加される電圧V を0.4(V)とすると、第6図にボすごとく初期ペース電位の最大値は 0.8 [V]となり、リフレッシュ電圧印加後10 [sec]後には点線にのってペース電位が下がり始め、10⁻¹(sec)後には、光があたらなかった時、すなわち初期ペース電位が0.4(V]のときの電位変化と一致する。

p 钢線 B が、 M O S キャパシクC onを 値して 近 電圧をある時間 印加 し、その正電圧を除去すると

诗篇昭60-12759 (10)

δ.

負電位に併催する仕方には、2減りの仕方があ る。一つは、『創坡Bから正理何を持つホール が、主として接地状態にあるロ領域1に流れ出す ことによって、負電荷が複数される動作である。 p前娘8からホールが、a卯娘1に一方的に従 れ、 n 創練上の電子があまり p 額線6内に扱れ込 まないようにするためには、p 質核6の不純物密 度をn倒肢1の不純物密度より高くしておけばよ い。一方、n゚の枝でやnの雌しからの電子が、 P钔坡6に流れ込み、ホールと川航台することに よって、p卯岐6に負電荷が蓄積する動作も行な える。この場合には、n筍焼lの不純物密度はp 前坡日より高くなされている。 p 们域日からホー ルが批出することによって、負電荷が寄枝する動 作の方が、p釦貝Bベースに電子が流れ込んで ホールと何新合することにより負電荷が蓄積する 幼作よりはるかに巡い。しかし、これまでの実験 によれば、位子をり領域 B に流し込むリフレッ シュ動作でも、光電変換設置の動作に対しては、 十分に違い時間応答を示すことが確認されてい

上配構成に低る光センサセルをXY方向に多数 ならべて光旭変換装置を構成したとき、 耐像によ り朴センサセルで、岩枝電圧Vpは、止紀の例で は 0~0.6 [V]の脚ではらついているが、リ フレッシュ他圧Van 印加板10-5 [sec] には、全て のセンサセルのペースには的 0.3 [V] 程度の… 定電圧は残るものの、過像による者積電低VPの 変化分は全て柏えてしまうことがわかる。ナなわ ち、上記機能に係る光センサセルによる光朮変換 発復では、リフレッシュ動作により全てのセンサ セルのペース地位をゼロボルトまで持っていく完 全りフレッシュモードと(このときは37 B 図(a) の例では10[sec] を要する)、ペース電位にほあ る一定理圧は残るものの書積電圧VPによる変勢 成分が削えてしまう過額的リフレシュモードの ... つが存在するわけである (このときは55 6 図 (a) の例では、10 [# sec]~ |0[sec] のリフレッシュ パルス)。以上の例では、リフレッシュ電圧 V an によりペースに印加される世にV を 0.4 [V]

としたが、この世EVAを 0.6 (V) とすれば、 上記、過速的リフレッシュモードは、第 8 図によれば、 1 [nsec]でおこり、きわめて高速にリフレッシュすることができる。完全リフレッシュモードで動作させるか、過数的リフレッシュモードで動作させるかの選択は光電変換表数の使用目的によって決定される。

この過額的リフレッショモードにおいてベースに残る電形を V e とすると、リフレッシュ電圧 V em を目加後、 V em をゼロボルトにもどす瞬間の 過渡的状態において、

なる負性形がベースに加算されるので、リフレッショ パルスによるリフレッシュ動作後のベース電位は

となり、ベースはエミッタに対して遊バイアス状態になる。

先に光により物起されたキャリアを書稿する書

は動作のとき、帯積状態ではベースは逆 バイアス 状態で行なわれるという説明をしたが、 このリフ レッシュ動作により、 リフレッシュおよびベース も逆パイアス状態に持っていくことの 2 つの動作 が同時に行なわれるわけである。

郊 6 図 (ε) にリフレッシュ電圧 V em に対するリフレッシュ動作機のペース電位

の変化の実験値を示す。パラメータとしてCosの仮を5pFから100pFまでとっている。丸印は実験値であり、災線は

より計算される計算値を示している。このとき $V_x=0.52\,V$ であり、また、C bc + C be = 4 pF で ある。但し観料用オシロスコープのプローグ容易 13 p F が C bc + C be に 並列に接続されている。 この様に、計算値と実験値は完全に一致しており、 リフレッシュ動作が実験的にも確認されている。

. 持周昭60-12759(11)

以上のリフレッシュ動作においては、第5份に示す様に、コレクタを接地したときの例について設明したが、コレクタを正確位にした状態で行なったのとさは、ベース・レクタ間接合ダイオード Dbcl Bが、リフレッシュスによりベースに印かされても、このリフレッシュスによりベースに印かされている正確位の方が大きいと非の損疾合で、では、よりゆっくりした。まったく例様な動作が行なわれるわけである。

すなわちひら図(a) のリフレッシュ時間に対するベースで位の関係は、第6図(a) のベースで位が低下する時の割めの直線がお餌の力、つまり、より時間の要する力向へシフトすることになる。したがって、コレクタを接地した時と回じリフレッシュでほと、リフレッシュで時間を要することになるが、リフレッシュ電圧 Vex

をわずか高めてやればコレクタを推出した時と問 様、高速のリフレッシュ動作が可能である。

以上が光入別による電荷書植動作、 設出し動作、 リフレッシュ動作よりなる上記構成に係る光センサセルの基本動作の説明である。

以上設明したごとく、上配構成に係る光センサセルの 基本 構造 は、 すでに あげた 特 明 W 58-150878、特開 W 58-157073、 特別 W 58-165473 と比較してきわめて簡単な構造であり、 将来の高解性変化に十分対応できるとともに、それらのもつ使れた特益である 増組 概能からくる低性 行、 所 III・ 力、 広 ダイナミックレンジ、非破壊競出し等のメリットをそのまま既存している。

次に、以上級明した構成に係る光センサセルを 二次元に配列して構成した木発明の光電電換機器 の一変統例について図面を用いて説明する。

子36、リフレッシュパルスを印加するための嬢 子37、基本光センサセル 30から終格電圧を 説出すための推直ライン38、38 、38 " 各所直ラインを選択するためのパルスを発生する 水平シフトレジスタ39、お垂直ラインを開閉す るためのゲート川MOSトランンジスタ40、 40 , 40 ″、密積電圧をアンプ部に統削すた めの出力ライン41、統山し枝に、出力ラインに お扱した視得をリフレッシュするためのMOSト ランジスタ42、M O S トランジスタ42へリフ レッシュパルスを印加するための端子43、出力 信号を特殊するためのパイポーラ、MOS、FE T. J-FET等のトランジスタ44、負荷抵抗 45. トランジスタと電報を接続するための端子 46、トランジスクの山力暢子47、最出し動作 において重度ライン40、40′、40″にお杭 された現存をリフレッシュするためのMOSトラ / 5 x 4 4 8 , 4 8 ' , 4 8 " , 8 £ U M O S F ランジスタ48、48~、48mのゲートにパル スを印加するための幅子49によりこの光電変換

特爾昭60-12759(12)

装置は構成されている。

この光電変換数数の動作について終7回および 亦8 例に示すパルスタイミング回を用いて製明する。

が 8 関において、区間 6 1 はリフレッシュ動作、区間 6 2 は岩蔵動作、区間 6 3 は鍵出し動作にそれぞれ対応している。

時割し、において、 基板電位、 すなわち光センサセル部のコレクタ 健位64 は、 接地電位に保たれるが、 納8例では接地電位に保たれるが、 納8例では接地電位に保たれている。 接地電位又は正電位のいずれにしても、 すでに起明した様に、 リッシュに 表する時間が異なってくるだけであり、 从本動作に変化はない。 紹子4 9 の電位6 5 は hi sb 状態であり、 MOSトランジスタ48、 せんは、 魚方 ライン3 B、3 B、 を通りて 後地されている。 また場子3 6 には、 被 形 6 6 のごとくバッファ MOSトランジスタが 導過・シュ で 2 とくバッファ MOSトランジスタが 導過・ 5 で 2 とくバッファ MOSトランジスタが 第 3 トランジスタが 3 トラングスタが 3 トランジスタが 3

t、時期において、すでに疑明したごとく、4 光センサセルのトランジスタのペースはエミック に対して逆パイアス状態となり、次の蓄放区間 6 2 へ移る。このリフレッシュ区間 6 1 において は、図に示すように、他の印加パルスは全て10v 状態に供たれている。

要被動作区間 6 2 においては、高板電圧、 すなわちトランジスタのコレクタ電位被形 6 4 は正電位にする。これにより光陽射により発生したエ

レクトロン・ホール料のうちのエレクトロンを、コレクタ側へ早く使してしまうことができる。 しか し. このコレクタ電位を正常位に保つことは、ベースをエミッタに対して逆方向バイアス状態、すなわち負性化にして機像しているので必須条件ではなく、 接地電位あるいは若干負電位状態にしても基本的な書級動作に変化はない。

のエミッタが重像ライン38,38′,38°に より共通に複雑されていても、この機に重由ライン38,38′,38°を検地しておくと、ブルーミング現象を生ずることはない。

このブルーミング現象をさける力法は、MOSトランジスタ48、48、48、48、を非明過状態にして、進順ライン38、38、38、38、を拝蔵状態にしていても、 K版電位、すなわちコレクタで位64を若干負電位にしておき、ホールの審技によりペース電位が正電位力向に変化してきたとき、エミッタより先にコレクタ側のガへ扱れだす。様にすることにより過度することも可能である。

書積区間 6 2 に次いで、時間も、より 提出し区間 6 3 になる。この時間も、において、 M O S トランジスタ 4 8 4 8 7 4 8 7 のゲート 椰子 4 9 の 電位 6 5 を lowに し、か つ 水 平 ラ イン3 1 、3 1 7 のパッファー M O S トランジスタ 3 3 3 3 7 のゲート 菓子の 電位 6 8 を highに し、それぞれの M O S トランジスタ

特爾昭60-12759(13)

を得近状態とする。但し、このゲート椰子34の 花位88をhishにするタイミングは、時期しまで あることは必須条件ではなく、それより早い時間 であれば良い。

時刻しゅでは、飛程シフトレジスター32の出 力のうち、水平ライン31に投稿されたものが数 形69のごとくbighとなり、このとき、MOSト ランジスタ33が消遣状態であるから、この木平 ライン31に投鍵された3つのお光センサセルの 説出しが行なわれる。この説明し動作はすでに前 に設断した面りであり、お光センサセルのペース・ 勿論にお話された信号世群により発生した信号電 拒は、そのまま、垂直ライン38、38~。 3 8 "に退われる。このときの種醇シフトレジス ター32からのパルス電圧のパルス解せ、許4四 に示した様に、客技電形に対する統山し電圧が、 上分点線性を保つ関係になるパルス幅に設定され る。またパルス位圧は先に説明した様に、Velas 分だけユミッタに対して関方向バイアスがかかる 横翼勢される。

次いで、時期も。において、水平シフトレジス タ39の山力のうち、垂直ライン38に複雑され たMOSトランジスタ40のゲートへの出力だけ が放形で0のごとくbighとなり Mのちょうショ スタ40が導過状態となり、出力信号は出力ライ ン41を返して、山力トランジスク44に入り、 電視増報されて出力格子47から山力される。 こ の様に信号が統出された後、出力ライン41には 化銀貨券に起因する何号電荷が残っているので. 貯削し。において、MOSトランジスタ42の ゲート端干43にパルス披脂71のごとくパルス を印加し、MOSトランジスタ42を導通状態に して出力ライン41を接地して、この残器した供 可電視をリフレッシュしてやるわけである。以下 川根にして、スイッチングMOSトランジスタ 40°.40°を順次非過させて単胞ライン 38 . 38. の信号出力を読出す。この様にも て木平に並んだーライン分の各光センサセルから の信号を読出した技、重直ライン38、38′。 38. "には、出力ライン41と同様、それの配線

取職に起因する哲学性何が段別しているので、各所直ライン38、38′、38′に接続されたMOSトランジスタ48、48′、48°を、それのゲート 婦子49に 独形 65 で示される 様にhigh にして存過させ、この残別なけて何をリフレッシュする。

次いで、時期も。において、項直シフトレジスター32の出力のうち、水平ライン31 に接続された出力が疲形69 のごとくbimbとなり、水平ライン31 に接続された各光センサセルの者は電圧が、各種電子イン38、38 に、最出されるわけである。以下、順次前と同様の動作により、出力端子47から毎号が提出される。

以もの説明においては、潜機区間62と缺山し 区間63が明確に区分される様な応用分野、例え は疑近研究開発が精験的に行なわれているスチル ビデオに適用される動作状態について説明した が、テレビカメラのほに楽造区間62における動 作と純田し区間63における動作が同時に行なわ

れている様な応用分野に関しても、斑8因のパル スタイミングを変更するごとにより適用可能であ る。但し、この時のリフレッシュは全額面一括り フレッシュではなく、一ライン仮のリフレッシュ 彼他が必要である。例えば、水平ライン31に枝 挽された名光センサセルの信号が鋭山された後、 時刻しゃにおいて各重直ラインに残留した電荷を 前去するためMOSトランジスタ4日、48′、 48 *を構造にするが、このとき水平ライン31 にりプレッシュパルスを印加する。すなわち、並 1889において時期もっにおいても時刻も。と何 様、パルス電圧、パルス帽、の具なるのパルスを 発生する様な構成の重度シフトレジスタを使用す ることにより達成することができる。この様にダ ブルバルス的動作以外には、第7回の右側におお した一括リフレッシュパルスを印加する故障の代 りに、左側と阿様の称2の模倣シフトレジスタを 右側にも設け、タイミングを左側に設けられた重 **瓜レジスタとずらせながら動作させることにより** 遺成させることも可能である。

このときは、すでに設明した様な帯放状器において、各光センサセルのエミックおよびコレクタの各電位を操作してブルーミングを押さえるという動作の自由度が少なくなる。しかし、基本動作の所で設明した様に、被出し状態では、ペースを印がしたときに始めて、Weiasを印加したときに始めて、B図のグラフからわかる様に、Veiasを印加しない時に、各光センサセルの飽和により、飛鹿ライン28、28°、28°に変れだす哲等電荷分はきわめてわずかであり、ブルーミング現象は、まったく間値にはならない。

また、スミア現象に対しても、本実施例に係る 光電変換装置は、きわめて優れた特性を得ること ができる。スミア現象は、CCD型機像装置、特 にプレーム転送型においては、光の照射される の所を電荷転送されるという、動作および構造と 発生する問題であり、インタライン環においた は、、特に技数長の光により下導体の保護で発生 したキャリアが世界転送器に審積されるために発 生する問題である。

また、MOS環場を設置においては、お光センサセルに接地されたスイッチングMOSトランジスクのドレイン側に、やはり長紋長の光により半端体体側で発生したキャリアが審抗されるためにセじる開節である。

地してリフレッシュするので、この時間時にエシックに一水平走在期間に書籍されたエレクトロンは流れ出してしまい、このため、スミア現象はほとんど発生しない。この様に、本実施制に振る光電変換装置では、その構造出および動作上、スミア現象はほとん本質的に無視し得る程度しか発生せず、本実施例に低る光電変換装置の大きな利息の一つである。

また、 者積動作状態において、 エミッタおよび コレクタの各世位を操作して、ブルーミング現象 を押さえるという動作について前に記述したが、 これを利用してア特性を制御することも可能である。

すなわち、お話動作の途中おいて、一時的にエミッタまたはコレクタの電位をある一定の負電位にし、ペースに苦話されたキャリアのうち、この負地位を与えるキャリア教より多く共振されているホールをエミッタまたはコレクタ側へ渡してしまうという動作をさせる。これにより、蓄観電圧と人射光敏に対する関係は、人射光量の小さいと

きはシリコン新品のもつァ=1の特性を示し、人間光量の大きい所では、アが1より小さくなる経 な特性を示す。つまり、折線近似的に適常テレビカメラで要求されるア=0.45の特性をもたせることが可能である。常植動作の強中において上記動作を一度やれば一折線近似となり、エミック又はコレクタに印刷する負担位を二度適宜変更して行なえば、二折線タイプのア特性を持たせることも可能である。

また、以上の実施例においては、シリコン基板を批通コレクタとしているが適なパイポーラトランジスタのごとく埋込 n * 領域を設け、各ライン切にコレクタを分割させる様な構造としてもよい。

なお、実際の動作には第8 頃に示したパルスタイミング以外に、飛鹿シフトレジスタ 3 2 . 水平シフトレジス 3 9 を駆動するためのクロックパルスが必要である。

野9回に山力留号に関係する準備円路を示す。 容量 C v 8 0 は、重慮 9 イン 3 8 3 8 4 。

15節程60-12759(15)

3.8 **の配慮客様であり、料果で、81は出力ライン41の配線客原をそれぞれぶしている。また取り図存側の等値回路は、数山し状態に割けるものであり、スイッチング川MOSトランジスタ40、40*、40*は特別を抵抗値を抵抗限の32で示している。また増製川トランジスタ44を抵抗し83 および電波製84を川いた零価回路で示しておける。出力ライン41の配線客様に起因する電荷の第位をリフレッシュするためのMOSトランジスタ42は、被出し状態では非過過状態であり、イベ・ボーグンスが高いので、右側の等価回路では省略している。

常価関係のおパラノータは、実際に構成する光電変換装置の大きさにより決定されるわけであるが、例えば、存取C v 8 0 は約 4 p F 位、存扱C v 8 0 は約 4 p F 位、存扱C v 8 0 は約 4 p F 位、存扱C v 8 0 は x 4 v 8 0 で k 4 v 8 0 で

放形を計算した例を第10回に示す。

第10日において機能はスイッチング M O S トランジスタ 4 O 、 4 O 、 4 O で が 得遇 した瞬間 からの 時間 【 p 到を、 解離は重度ライン 3 B 。 3 B で 、 3 B で の 心 銀 解 量 C で B O に 、 お 光 センサセル から 値 号 電 倍 が 統 山 さ れ て 1 ポルトの 礼 圧 が か かっている と き の 山 力 顧 子 4 7 に 現 われる 仏 力 電 圧 【 V 】を それ ぞれ 示している。

に高速の説出しも可能である。

上記機成に係る光センサセルを利用した光電変数には、各光センサセルのもつ増縮機能により、出力に現れる電圧が大きいため、機終機の増開アンプも、MOS型機像契類に比較してかなり間でならので良い。上記例ではバイポーラトランのものを使用した例についてうにバイポーラトランジスタを用いると、CC分析のはほどの大力のMOSトランジスタから発生する最終度のアンプのMOSトランでなりから発生する最終度のアンプのMOSトランである。この問題が、大実験例の光電変換数器では発生するの問題が、大実験例の光電変換数器では発生する。

上に述べた様に、上記構成に係る光センサセルを利用した光電変換表数では、最終段の時報アンプがきわめて簡単なもので良いことから、最終段の増報アンプを一つだけ設ける第7份に示した… 実施例のごときタイプではなく、増報アンプを複数値設置して、一つの前値を複数に分割して続け す様な構成とすることも可能である。

第11日間に、分類説出し方式の一例を示す。的
11間に示す実施例は、水平方向を3分割とし最 終度アンプを3つ設置した例である。基本的な動作は第7間の実施例および第8間のタイミング階 を用いて説明したものとほとんど同じであるが、 この第11間の実施例では、3つの等値な水ヤシ フトレジスタ100、101、102を設け、こ れらの始動パルスを印加するための編子103に 作動パルスが入ると、1列目、(n+1)列目、 (2n+1)列目(nは辨数であり、この実施例 では水平方向映楽数は3n何である。)に接続さ れたれモンサモルの自力が同時に説出されること になる。次の時点では、2列目、(n+2)列 目. (2 n + 2) 列目が統単されることになる。

この変態例によれば、一本の水平ライン分を設 出す時間が固定されている時は、水平方向のスキャニング内放数は、一つの施終段アンプをつけ た方式に比較して1/3 の周披数で良く、水平シフトレジスターが簡単になり、かつ光電変数を設か らの出力信号をアナログディジタル変数して、係 号処理する様な用途には、高速のアナログ・ディ ジタル変換器は不必要であり、分割鉄出し方式の 大きな利点である。

引11間に示した支施例では、等価な水平シフトレジスターを3つ設けた方式であったが、同様な機能は、水平レジスター1つだけでももたせることが可能である。この場合の実施例を第12間に示す。

 あるから省略している。

この実施例では、1つの水平シフトレジスター104からの出力を1列目、(n+1)列目、(2n+1)列目のスイッチングMOSトランジスターのゲートに接続し、それらのラインを同時に統出す様にしている。次の呼点では、2列目、(n+2)列目、(2n+2)列目が続出されるわけである。

この実施例によれば、各スイッチングMOSトランジスターのゲートへの配舗は増加するものの、水平シフトレジスターとしては1つだけで動作が可能である。

第11日、12日の何では山力アンプを3何及けた何を示したが、この数はその目的に応じてさ ちに多くしてもよいことはもちろんである。

第11別、第12回の実施側ではいずれる、水ギシフトレジスター、垂直シフトレジスターの動 動パルスおよびクロックパルスは省略しているが、これらは、他のリフレッシュパルスと同様、 同一チップ内に設けたクロックパルス発化器ある

いは、他のチップとに設けられたクロックパルス 発生器から供給される。

この分割統出し方式では、水平ライン一括又は 全護間一括リフレッシュを行なうと、 a 對目と(a + 1)列目の光センサセル間では、わずか審徴 時間が異なり、これにより、略電後成分および信 り成分に、わずかの不道統性が生じ、画像上目に ついてくる可能性も考えられなが、これの最上目に すかであり、実用上間題はない。また、 な 都 節 報 を 別いて、 それを補 正 な な の 被 第 お よ び これ と 情 で な 成 分 と の 減 第 お よ び これ と 情 で な 成 分 と の 減 第 お よ び これ と 情 で な 成 分 と の 減 第 お よ び これ と 付 号 成 か の 乗 数 に よ り 行 な う 従来の 補 正 後 御 を 使 仍 す る ことに よ り 容 あ に げ で ある。

この様な光電を換数数を用いて、カラー機像を 単像する時は、光電を換象数の上に、ストライプ フィルターあるいは、モザイクフィルター等をオ ンチップ化したり、又は、単に作ったカラーフィ ルターを貼合せることによりカラー執号を得るこ とが可能である。

…例としてR、G、Bのストライプ・フィルタ - を使用した時は、上記機能に係る光センサセル を利用した光電変換装器ではそれぞれ別々の最終 及アンプよりR性好、G哲特、B哲特を抑ること が可能である。これの一実施例を抑しる因に示 す。この作13回も作12回と何様、水ギレジス ターのまわりだけを示している。他は卯7因およ び歩11日と何じであり、ただ1件目はRのカ ラーフィルター、2列目はGのカラーフィル ター、3列目はBのカラーフィルター、4列目は Rのカラーフィルターという 様にカラーフィル ターがついているものとする。第13例に示すご とく1列目、4列目、7列目----の各庭山ライ ンは出力ライン110に複雑され、これはR佐号 をとりだす。 又2 列目、5 列目、8 列目----の 各項痕ラインは川力ライン111に接続され、こ れはG佐号をとりだす。又門様にして、3刃目、 6 列目、9 列目----の各種直ラインは山力ライ ンし12に接続される世号をとりだけ。山力ライ シ110,111,112はモルセルオンチップ

特問昭 60-12759 (17)

化されたリフレッシュ用MOSトランジスタおよび最終及アンプ、例えばエミッタフォロアタイプのバイポーラトランジスタに接続され、各カラーを毎が別々に出力されるわけである。

本発明の他の実施例に係る光電変数装置を構成する光センサセルの他の例の基本構造および動作を説明するための図を第14図に示す。またそれの等価回路および全体の回路構成図を第15図(a)

ボーム図に示す光センサセルは、何一の水平スリナーンパルスにより読出し動作、およびラインソンコを何時に行なうことを可能とした光にいて、すせんである。ボーム図において、すの場合と異なる点は、第1回の場合を水平ではないってはけであったものが上下に検接する光センサーセルの側にもMOSキャパシタをみたると、がブルコンデンサータイプとなっていること、および図において上下に検接する光センサモ

ルのエミッタで、 は2階配線にされた配線の8、および配線の121 (第14回では、発力ラインが1本に見えるが、絶線滑を介して2水のラインが配置されている) に交互に接続、すなわちエミッタではコンタクトホール19を適して配線の121にそれぞれ接続されていることが異なっている。

これは応15以(a) の等値関係をみるとより引 らかとなる。 すなわち、光センサセル152のベ ースに接続されたMOSキャパシタ150は水平 ライン31に接続され、MOSキャパシタ151 は水平ライン3 に接続されている。また光センサ セル15 のMOSキャパシタ15 は共通する 水平ライン3 に接続されている。

ている。

前 1 5 図(1) の券価回路では、以上述べた状木 の光センサーセル部以外で、第7図の媒像数数と 異なるのは、重催ライン3'8をリプレッシュする ためのスイッチングMOSトランジスタ48のほ かに垂直ライン138をリフレッシュするための ..スイッチングMOSトランジスタ148、および 低流 ライン38を選択するスイッチング M O S ト ランジスタ40のほか重白ライン138を選択す るためのスイッチングMOSトランジスタ140 が追加され、また出力アンプ系が一つ増設されて いる。この出力系の構成は、各ラインをリフレッ シュするためのスイッチングMOSトランジスタ 48、および148が接続されている様な構成と し、さらに水平スキャン川のスイッチングMOS トランジスクを用いる第15段(b) に示す機にし て出力アンプを一つだけにする構成もまた可能で ある。 班 1 5 (2 (h) では班 1 5 円(a) の重催ライ ン選択および出力アンプ系の部分だけを示してい გ.

この第14例の光センサセル及び第15例(a)に示す実施例によれば、次の様な動作が可能である。すなわち、今水平ライン31に接続されたお光センサセルの説出し動作が終了し、テレビ動作に対ける水平プランキング側間にある時、重直シイン3 に出力されるとMOSキャパシタ151を通して、説出しの終了した光センサセル152をリフレッシュする。このとき、スイッチングMOSトランジスタ48は非道状態にされ、重直ライン38は接地されている。

また水平ライン3 に接続されたMOSSキャパシタ15 を通して光センサーセル15 の出力が単位ライン138に統由される。このとき当然のことながらスイッチングMOSトランジスタ148は非認道状態になされ、単位ライン138は伴遊状態となっているわけである。この様に一つの便度スキャンパルスにより、すでに続出しを轄了した光センサーセルのリフレッシュと、次のラインの光センサーセルの続出しが同一のパルスヤ

特爾昭60-12759(18)

同時的に行なっことが可能である。このときナヤに説明した様にリフレッシュする時の電圧と説出しの時の電圧は、説出し時には、高磁観出しの必要性からバイアス電圧をかけるので異なってくるが、これは第14間に示すごとく、MOSキャバシタ電糧120のが通を変えることによりお電機に阿一の電圧が印加されてもお光センサーセルのベースには異なる電圧がかかる様な機成をとることにより連成されている。

すなわち、リフレッシュ用MOSキャパシタの. 面はは、統出し用MOSキャパシタの面積にくらって小さくなっている。この例のように、センサセル全部を一括リフレッシュしていく場合には、第1 対(b) に示されるようにコレクタを n 型あるいは n. 拡板で構成しておいてもよいが、水平ライン ごとにコレクタを分離して設けた力が望ました。 とがある。コレクタが拡板になっている場合に は、全光センサセルのコレクタが共通機械とっ

ているため、省積および受光統則し状態ではコレ クタに一定のパイプス推進が加わった状態になっ ている。もちろん、すでに設別したようにコレク タにパイアス電圧が加わった状態でも打造ペース のリフレッシュは、エミッタの間で打なえる。た だし、この場合には、ペース价級のリフレッシュ が打なわれると所時に、リフレッシュパルスが用 加されたセルのエミッタコレクタ間に無駄な電流 が流れ、前質恒力を大きくするという欠点が作々 う。こうした父点を克服するためには、全センサ セルのコレクタを共通側線とせずに、8水平ライ ンに並ぶセンサセルのコレクタは共通になるが、 お木平ラインごとのコレクタは互いに分離された 構造にする。すなわち、第1岁の構造に関連させ て説明すれば、共版は『穏にして、『型基版中に コレクター书水平ラインごとに互いに分離された ロー理込御娘を設けた構造にする。胸り合う水平 ラインの B 現込領域の分離は、p 領域を間に介 在させる構造でもよい。水平ラインに前って埋込 まれるコレクタのキャパシタを譲少させるには、

絶種物分離の方が使れている。第1 関では、コレクタが指板で構成されているから、センサセルを関む分離領域はすべてほとんど同じ深さまで設けられている。一方、各水平ラインごとのコレクタを互いに分離するには、水平ライン方向の分離領域を垂直ライン方向の分離領域より必要な値だけ深くしておくことになる。

お水平ラインでとにコレクタが分離されていれば、 液出しが終って、リフレッシュ動作が始まる時に、 その水平ラインのコレクタの電圧を接地すれば、 削速したようなエミッタコレクタ 間電視は 放れず、 前費電力の増加をもたらさない。リフレッシュが終って光信号による電荷器接動作に入る時に、 ふたたびコレクタ削速には所定のバイアス電圧を印刷する。

またが15図(a) の等値関係によれば、各本平 ラインがに出力は出力菓子47および14万に交 りに出力されることになる。これは、すでに設明 したごとく、第15図(b) の様な構成にすること により一つのアンブから出力をとりだすことも可、 値である.

以上説明した様に木実施例によれば、比較的簡単な構成で、ラインリフレッシュが 可能と なり、適常のテレビカメラ等の応用分野にも適用することがデできる。

本発明の他の実施例としては、光センサセルに 複数のエミッタを設けた構成あるいは、一つのエ ミッタに複数のコンタクトを設けた構成により、 一つの光センサセルから複数の山力をとりだすタ イブが考えられる。

これは本発明による光電変換軟器の名光センサセルが明報機能をもつことから、 つの光センサセルから複数の出力をとりだすために、名光センサセルに複数の配線容量が接続されても、光センサセルの内部で発生した蓄積電圧Vp が、まったく波程することなりに名出力に提出すことが可能であることに起因している。

この様に、お光センサセルから複数の出力をと りだすことができる構成により、お光センサセル を多数配列してなる光電変数数数に対して保号類

特別昭60-12759(19)

想あるいは蜂音対策等に対して多くの利点を付加 することが训修である。 次に未発明に係る光電変換検門の一製造例について説明する。第16回に、選択エピクキシャル成長(M. Endo et al. "Movel device isolation technology with selected epitazio! growth" Tech. Dig. of 1982 I E D M . PP. 241-244 参照) を聞いたその製造の一例を示す。

1~10×10 "co-3程度の不能物濃度の n 形 Si 出版 1 の異面 研に、コンタクト川の n * 前 域 1 1を、 Az あるいは P の転放で設ける。 n * 前 域 からのオートドーピングを切ぐために、例には示さないが 酸化酸 及び製化酸を実際に適常は設けて お

状板」は、不純物で及び酸素酸度が均一に制御されたものを用いる。 すなわち、キャリアラインタイムがウェハで十分に長くかつ均一 な結晶ウェハを用いる。その様なものとしては例えばMC てはによる結晶が難している。 な板上の表面に略々1 μ ■ 程度の酸化度をウェット酸化により形成する。 すなわち、 H 。 〇 郭明気があるいは(H , + 〇 。) 雰囲気で酸化する。 核層欠陥等を生じさ

せずに良計な酸化膜を得るには、800 で程度の基 度での高圧酸化が適している。

その上に、たとえば2~4×8程後の厚さの SiO, 股をCVDで堆積する。 (N, + SiHa + 0,) ガス系で、300~500℃程度の程度で 所望の尽さの SiO, 膜を推抗する。O. / SiH。 のモル比は温暖にもよるが4~40程度に設定す る。フォトリソグラフィ王程により、セル間の分 雑領域となる部分の酸化限を残して娘の領域の酸 等のガスを用いたリアクティブイオンエッチング で除去する(第15回の正程(a))。例えば、10× 10 4 8 2 に 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 ける場合には、 1 0 4 8 ピ ッチのメッシュ状に SiO, 殿を長す。 SiO, 膜の 難はたとえば2mm 程度に選ばれる。リアクティ ブイオンエッチングによる表面のダメージ層及び 汚染滑を、AI/C1 。 ガス系プラズマエッチングか ウェットエッチングによって飲去した後、超高真 や中における旅者かもしくは、ロードロック形式 で十分にお閲気が折抑になされたスパッタ、ある

いは、SiH a ガスにCO, レーザ光線を限射する装 圧光CVDで、アモルファスシリコン301を堆 析する (3516図の工程(b))。 CB r F , . CC 1; F, , C)。 筝のガスを用いたリアクティ ブイオンエッチングによる異万性エッチにより、 SiO. 層側間に単抗している以外のアモルファス シリコンを除去する(第16回の工程 (c))。前 と阿縁に、ダメージと打築槽を十分除去した後、 シリコン基板表面を十分特件に抗作し、(日。 + SiH、、CD,+HCD)ガス糸によりシリコ ノ幣の選択成員を行う。数10Torrの観光状態で 滋たは打い、 法抵制股は 800~1000℃、NCLのモ ル比をある程度以上高い値に設定する。110至の非 が少なすぎると選択成長は起こらない。シリコン 从板上にはシリコン転品機が収穫するが、 SiO , 粉上のシリコンはHC見によってエッチングされて しまうため、 SiO。 牌上にはシリコンは坩積しな い (邳 1 6 図 (d))。 n ⁻ 滑5の思さはたとえば 3 ~5 μ μ 程度である。

不動物書度は、舒ましくは10"~10" cm* 程度

特問昭60-12759(20)

に設定する。もちろん、この範囲をずれてもよいが、 p a 一接合の拡散電位で完全に空乏化するかもしくはコレクタに動作電圧を印加した状態では、少なくとも n 一角域が完全に空乏化するような不純物機度および厚さに選ぶのが貸ましい。

反応家におけるウェハ支持具は、より高気圧の低い組高純度溶散サファイアが適している。 原材料ガスの予防が容易に行え、かつ大変量のガスが従れている状態でもウェハ面内温度を均一化し易い、すなわちサーマルストレスがほとんど免生し

ないランプ加熱によるウェハ森被加熱性は、高品質エピ勝を得るのに適している。成長時にウェハ 表価への素外錐開射は、エピ暦の品質をさらに向 しさせる。

分離 倒越 4 となる SiO。 肝の偶然にはアモルファスシリコンが堆積している(第18間の工程(c)。 アモルファスシリコンは固相成 是で推結 品化し 品いため、 SiO。 分離 削減 4 との 界面近 情の結晶が非常に優れたものになる。 森城 抗った 粉色 選択 エピチキシャル 成長により 形成した 後(第16 間の 工程(d))、 表面適度 1 ~ 20×10¹⁴ に 3 程度の P 削減 6 を、ドープトオキサイドからの 拡散 か、 あるいは低 ドーズのイオン 往入 層を ソースとした 拡散により 折定の保さまで形成する。 P 削減 6 の 戻さはたとえば 0.8 ~ し μ n 程度であ

P 節載 6 の 厚さと不納物額度は以下のような考えで決定する。態度を上げようとすれば、 P 領域 8 の 不純物 濃度を下げて C beを小さくすることが 役ましい。 C beは略々次のように与えられる。

Cbe = Ae
$$\left(\frac{q \cdot N}{2 \cdot V \cdot N}\right)$$

ただし、V biはエミッタ・ペース開鉱設定位であり、

$$Vbi = \frac{k}{q} ln \frac{N}{n_1}$$

で与えられる。ここで、eはシリコン結晶の創業 思、N、 はエミッタの不純物濃度、N はペース のエミッタに検接するほかの不純物密度、ni は 真性キャリア濃度である。N を小さくする程 C beは小さくなって、感度は上昇するが動作、N を あまり小さくしすぎるとペース領域が動作なって 完全に充乏化してパンチングスルー状態になって しまうため、あまり低くはできない。ペース領域 が完全に変乏化してパンチングスルー状態になら が完全に変更化してパンチングスルー状態になら ない程度に設定する。

その後、シリコン基板変面に (H₁ + O₂) ガスネスチーム酸化により数10Aから数100A 程度の厚さの熱酸化酸3を、800~900で 提の観度で形成する。その上に、(SIH₄ + NH₃) 系ガスのCVDで変化膜(SI₃ N₄) 302を

特聞昭60-12759 (21)

500 ~ 1500 A 程度の算さで形成する。形成程度は 700 ~800 で程度である。NHs ガスも、HCQ ガス と並んで通常入手できる製品は、大量に水分を含 んでいる。水分の いNHs ガスを取材料に使う と、酸素濃度の多い変化限となり、可見性に乏し くなると河時に、その後の SiO。 麗との選択エッ チングで選択比が取れないという結果を招く。. NH。カスも、少なくとも水分合有量が0.5ppm以下 のものにする。水分合有量は少ない程盤ましげこ とはいうまでもない。変化酸302の上にさらに PSG服 300をCVDにより推植する。ガス系 は、たとえば、 (Ng + Sill4 + Oz + PHp) を 用いて、300~450 **で程度の無度で2000~3000**人 程度の圧さのPSG腹をCVDにより堆積する (第16段の工程(e))。 2度のマスク合せ工程 を含むフォトリングラフィー工程により、 n ° 質 嬢で上と、リフレッシュ及び読み出しパルス印加 電橋上に、Asドープのポリシリコン服304を推 抗する。この場合タドープのポリシリコン酸を 使ってもよい。たとえば、2回のフォトリソグラ

フィー工程により、エミッチ上は、PSG股。 Siz N a 版 。 SiO。 膜をすべて除去し、リッレッ シュおよび及び終み出しバルス印加電極を設ける 部分には下地の SiO, 膜を残して、PSG膜と Sig N a 間のみエッチングする。その後、Asドー ブのポリシリコンを、(No + SiH 4 + AsH o) も しくは(H, + SiHa + AsH,) ガスでCVD供に より堆積する。 牧債監接は550℃~700℃程 成、頒厚は 1000~ 2000 人である。ノンドープ のポリシリコンモCVD扶で堆積しておいて、モ の後AB又はPを拡散してももちろんよい。エミッ、 タとりフレッシュ及び就み出しパルス印加 無板 上 を除いた他の部分のポリシリコン膜をマスク合わ せフォトリングラフィー工程の後エッチングで除 去する。さらに、PSG膜をエッチングすると、 リフトオフによりPSG臍に堆積していたポリシ リコンはセルフアライン的に缺去されてしまう (51 1 6 図の工程(1))。ポリシリコン般のエッチ ングはC, Cl, F., (CBrF, + C),) 等 のガス系でエッチングし、Si,N。腹はCH,

F。 等のガスでエッチングする。

次に、PSG服305を、すでに述べたような ガス系のCVD法で推抗した後、マスク合わせ下 程とエッチングで程とにより、リフレッシュパル ス及び読み出しパルス電板用ポリシリコン酸上に コンタクトホールを明ける。こうした状態で、 A1、A1-Si.A2-Cu-Si等の金銭を具空落着もし くはスパックによって推進するか、あるいは

単語する。30Gは、前途したPSG数、あるいはCVDはSiO。数、あるいは耐水性等を労働しする必要がある場合には、(SiH4+NH,)がス系のプラズマCVD法によて形成したSi,N。膜である。Si,N。 数中の水素の合力量を低く和えるためには、(SiH4+N,))ガス系でのプラズマCVD法を使用する。

プラズマC V D 法によるダメージを現象させ形成された Si, N。 股の電気的耐圧を大きくし、かつリーク電捷を小さくするには光 C V D 法には 2 通りの力能がある。 (SiH。+ HII) + Ha) ガス系で外部から水銀ランプの 2537人の紫外線を照射する方法と、 (SiH。+ HII) , ガス系に水銀ランプの 1849人の紫外線を照射する方法である。いずれも 装板組度は 150 ~ 350 で程度である。

マスク合わせ工程及びエッチング工程により、エミックで止のポリシリコンに、 絶縁間 305.308 を貫通したコンタクトホールをリアクティブイオ ンエッチで開けた後、前送した方法でA2、A2

持周昭60-12759 (22)

- Si,Al-Cu-Si等の金属を堆積する。この場合には、コンタクトホールのアスペクト比が大きいので、CVD族による権益の方がすぐれている。第1日における金融配録目のパターニングを終えた後、経終パッシベーション限としてのSi,N。設あるいはPSG際2をCVD族により権積する(第16日(8))。

この場合も、光CVD技による数がすぐれている。 1 2 は裏前のAI.AI-Si等による金属電板である。

本角明の光電変換装置の製造には、変に多彩な工程があり、第16段はほんの一例を述べたに過ぎない。

本発明の光電変換装置の低変な点は、p 額 域 6 と n ・ 額 域 5 の 間 及び p 額 域 6 と n ・ 額 域 7 の 間の リーク 電 液を 都 何 に小さく 抑えるかに ある。
n ・ 額 域 5 の 高 質 を 良 f にして 時 電 液 を 少 な く する こ と は も ち ろん で あ るが、 酸 化 膜 な ど よ り な る 分 障 額 域 4 と n ・ 額 域 5 の 界 値 こ そ が 間 題 で ある。 第 1 6 図 で は、 その ため に、 あ らか じ め 分 魔

们越4の側側にアモルファスSiを申請しておいて エピ娘長を行う方法を厳引した。この場合には、 エピ成長中に共版Siからの別和成長でアモルファ スSiは単新品化されるわけである。エピ彼民は、 -850 * ~ 1000 ℃程度と比較的高い程度で行われ る。そのため、状版Siからの規則成長によりアモ ルファスSiが単結晶化される前に、アモルファス Si中に微動品が成長し始めてしまうことが多く、 結晶性を感くする以内になる。温度が低い方が、 固相成長する速度がアモルファスSi中に微新品が **放艮し始める遮底より相対的にずっと大きくなる** から、選択エピタキシャル成長を行う前に、55 0℃~700℃程度の低機処理で、アモルファス Siを単鱗菌しておくと、昇前の特性は必労され る。この時、共振SiとアモルファスSiの間に他化 脱等の層があると内相連長の別的が遅れるため、 **興者の境界にはそうした體が含まれないような趙** 高符物プロセスが必要である。

アモルファスSiの関和減長には上述したファーナス減長の他に、拡張をある程度の個度に供って

おいて フッシュランブ加熱あるいは素外線ランプによる、たとえば数砂から似10砂膜度のラビッドアニール技術も分類である。こうした技術を使う時には、 SiO, 対側原に単級するSiは、多結晶でもよい。ただし、非常にクリーンなプロセスで単位し、多結晶体の結晶粒界に酸素、炭素等の含まれない多結晶Sikしておく必要がある。

こうした SiOz 側面のSIが単結晶化された数、 Siの選択成長を行うことになる。

SiO, 分離的基4と高級抗 n n n u 5 界面のリーク電視がどうしても間離になる時は、高極抗 n n n u 5 の SiO, 分離領域 4 に続接する部分だけ、n n n の 不純物 連接を高くしておくとこのリーク電視の問題はさけられる。たとえば、分離 SiO, 領域 4 に 接触する n n u u u 5 の 0.3 ~ 1 μ m 程度の 0 匹 c n n b の 不純物 確度を高くするのである。この複に n n b の 不純物 確度を高くするのである。この複に t u n 程度 M 確 化 を N u c に v b は に u な は に w の p t c c v b 法 で 取 け た る SiO, 般をまず所 要の厚さだけ、 所

定の種のPを含んだ SiO。 機にしておく。 さらに その上に SiO。 をC V D 法で維持するということ で分離倒域 4 を作っておく。その後の新製プロセ スで分離倒域 4 中にサンドイッチ状に存在する頃 を含んだ SiO、 膜から、 焼が筋板抗 ロー 倒域 5 中 に拡散して、 界面がもっとも不純物調度が高いと いう良好な不純物分れを作る。

が 1 5 図では、あらかじめ分離用絶疑領域 4 を 作っておいて、選択エピタキシャル成員を行なう 例について設明したが、基板上に必要な高低抗

特問昭60-12759 (23)

n * 所のエピタキシャル成長をしておいてから、 分離 領域となるべき部分をリアクティブイオン エッチングによりメッシュ状に切り込んで分離領 域を形成する、リグループ分階技術(A. Nayasaka et al. **U - grouve isolation technique for high speed bipolar VLSI'S **, Tach. Dig. of 1EDN. P.62, 1982、参照)を使って行うこともで きる。**

水発明に低る光瓶変換数型は、絶触物より構造 される分離領域に取り避まれた領域に、その火部 分の領域が半導体ウェハ表面に隣接するペース領 遊が採御北俣になされたパイポーラトランジェル を形成し、浮遊状態になされたペース領域の現在 を務い絶縁層を介して前紀ペース領域の一部に設 けた電極により削削することによって、光情報を 光電変換する契約である。高不能物濃度領域より なるエミッタ領域が、ペース領域の一部に設けら れており、このエミックは水中スキャンパルスに より動作するMOSトランジスタに接続されてい る。前途した、抒遊ペース領域の一部に移い絶殺 別を介して設けられた境極は、水平ラインに接続 されている。ウェハ内部に設けられるコレクタ は、状板で構成されることもあるし、目的によっ ては反対専業豊高振抗温板に、各水平ラインごと に分策された高温度不能物理込み領域で構成され る場合もある。絶殊際を介して設けられた電極 で、保証ペース領域のリフッレッシュを行なう時 のパルス電圧に対して、個号を読出す時の印刷パ

ルス電圧は実質的に大きい。実際に、2種類の電圧を持つパルス列を用いてもよいし、ダブルキャパック構造で提明したように、リフレッシュ間MOSキャパック電板の容量Coxを大きくくらべて製出しておいてもよい。リフレッショパルス印加により、砂パイアス状態になされた評量ペース循域に光光の時を記しませ、減倍号説出し時には、ペースに設めまっくの間が順方向に僕くパイアスされるように説出しば、水の側の光電を設けていれば、水角側の光電変換を配けた特別には、水角側の光電変換を設けてもよく、前点の実施例に次へられた構造に限定されないことはもちろんである。

たとえば、前島の実施例で説明した構造と時間 型がまったく反転した構造でも、もちろん間様で ある。ただし、この時には印加電圧の機能を完全 に反転する必要がある。各電型がまったく反転し た構造では、領域はn型になる。すなわち、ベースを構成する不能的はAnやPになる。AnやPを含む領域の表面を配化すると、AnやPはSi/SiO。 界面のSi側にパイルアップする。すなわち、ベース内部に製削から内部に向う強いドリフト電学が はじて、光助起されたホールはただちにベースが ラコレクタ側に抜け、ベースにはエレクトロンが 効率よく者積される。

ベースが早型の場合には、通常使われる不動物はボロンである。ボロンを含む早間壊棄師を無限化すると、ボロンは離化酸中に取り込まれない。 深間近切のSi中におけるボロン 設度はやや内部のボロン波度より低くなる。 こののほけい もよるが、 通常ないに対する。 この好価近切には、エレクトロンに対するたっての調味に発売しているのままだと、この逆ドリフト電界を生じているのままだと、この逆ドリフト電界を生じている。 破は不感情域になるが、表面に陥った一部にいる

特用昭60-12759 (24)

ため、p 倒触のSi/SiO。界前に集まったエレクトロンは、このn * 倒線に判断合される例に変れ込む。そのために、たとえポロンがSI/SiO。界面设備で減少していて、逆ドリフト電界が生じるような倒線が存在しても、ほとんど不感倒域にはならない。むしろ、こうした側線がSi/SiO。界面からない。むしろ、こうした側線がSi/SiO。界面からない。ないの間に存在させるようにするために、ホールが界面で消滅する効果が無くなり、p 形のペースにおけるホール帯積効果が良好となり、きわめて世ましい。

以上説明してきたように、本塔明に光電変換整 設は、浮遊状態になされた開創電極領域である ベース領域に光により助起されたキャリアを帯弦 するものである。すなわち、Base Store leage Sensor と呼ばれるべき検索であり、BASIS、と略 株する。

本先明の光電変換装置は、1 個のトランジスタ で1両者を構成できるため高密度化がきわめて容 島であり、同時にその構造からブルーミング、ス ミアが少なく、かつ高感度である。そのダイナミックレンジは広く取れ、内部増組機能を有するため配額 - 最によらず大きな前号地圧を発化するため低級者でかつ関盟側轄が容易になるという特徴を有している。例えば将来の高品質関係機像を 関として、その「家的価値はきわめて高い。

なお、水発明に低る光電変換装数は以上送べた 関体機能製の外に、たとえば、耐像入力 終費、 ファクシミリ、ワークステイション、デジタル復 写像、ワープロ等の頑健入力装置、OCR、バー コード被取り装置、カメラ、ビデオカメラ、8ミ リカメラ等のオートフォーカス川の光電復換 複写 体検由装置等にも応用できる。

4 頃间の簡単な説明

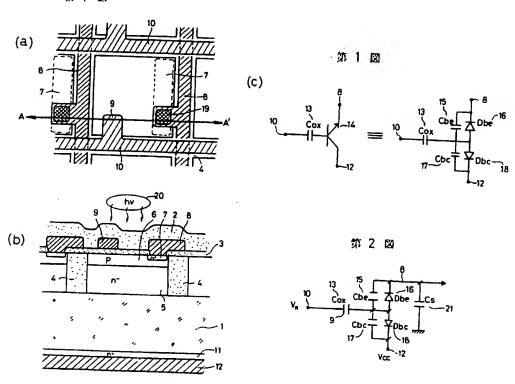
羽1凶から第8凶までは、本発明の一実施側に 係る光センサセルの主要構造及び基本動作を設明 ナるための関である。 切し図(a) は半頭図、(b) は斯州図、(c) は等価回路関であり、第2関は就 出し動作時の等価問點関、第3回は読出し時間と 統出し位圧との関係を示すグラフ、第4 関(a) は 密稿電形と統印し時間との関係を、第4 関(b) は パイアス電圧と読出し時間との関係もそれぞれ示 ナグラフ、 55 5 以はリフレッシュ動作時の等価値 路似、 あ B 図(a) ~(c) はリフレッシュ時間と ペース電位との関係をボナグラフである。坊7円 から第10回までは、第1間に示す光センサセル により構成した光電変数装置の説明図であり、第 7 段は回路図、18 8 図(**) はパルスタイミング **幸である。第9頃は心力気与に関係する等価回路** 凶、 坊 】 0 図は神道した瞬間からの出力電圧を跨 **聞との関係で示すグラフである。第11,12及** び13回は他の光電変換軟器を示す回路関であ

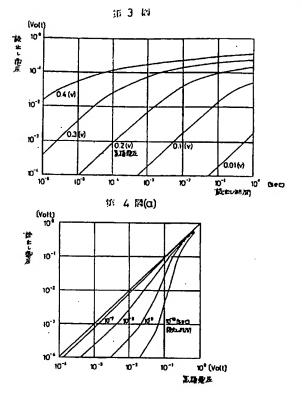
る。第14例は光センサセルの変形例の主要構造を設別するための平面図である。第15例は、第 14週に示す光センサセルにより構成した光電変 後装置の回路構成図である。第16例及び17個 は木免明の光電変換装置の一型造力洗例を示すための衡面図である。

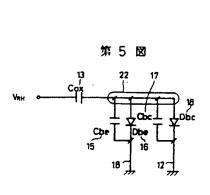
1 … シリコン 指板、 2 … P S G 膜、 3 … 絶財 機化膜、 4 … 実子分離領域、 5 … n ~ 们域(コレクタ領域)、 6 … P 領域(ベース 領域)、 7 、 7 … n * 領域(エミッタ領域)、 8 … 配線、 9 … 電板、 1 0 … 配線、 1 1 1 1 1 2 … 電板、 1 2 … 電板、 1 2 … 電板、 1 3 … コンデンサ、 1 4 … バイポーラトランジスタ、 1 5、 1 7 … 接合容量、 1 6、 1 8 … ダイオード、 1 9 、 1 9 ~ … コンタクト 然、 2 0 … 光、 2 8 … 軽度ライン、 3 0 … 光センサセル、 3 1 … 水平ライン、 3 2 … 飛底シフトレジスタ、 3 3 、 3 5 … M O S トランジスタ、 4 1 … 化カライン、 4 2 … M O S トランジスタ、 4 1 … 化 カライン、 4 2 … M O S トランジスタ、 4 3 … 端子、

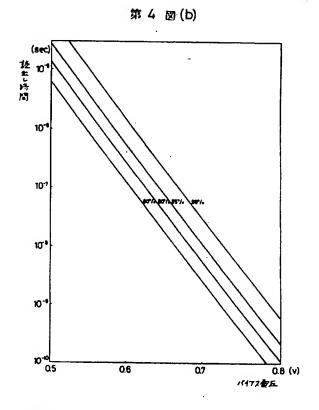
4 4 … トランジスタ、 4 4 、4 5 … 負債抵抗
4 8 … 総子、 4 7 … 総子、 4 8 … M O S トランジスタ、 7 、 4 9 … 総子、 6 1 、6 2 、6 3 … 区間。
6 4 … コレクタ 収収、 6 7 … 紋形、 8 0 、8 1 …
环体、 8 2 、 8 3 … 抵抗、 8 4 … 性被觀。
1 0 0 、 1 0 1 、 1 0 2 … 水平シフトレジスタ、 1 1 1 、 1 1 2 … 出力ライン、 1 3 8 … 重次ライン、 1 4 8 …
M O S トランジスタ、 1 5 0、 1 5 0 、 M O S コンデンサ、 1 5 2、 1 5 2、 … 光センサセル、 3 0 0 … アモルファスシリコン、 3 0 2 … 氧化
収、 3 0 3 … P S G 収、 3 0 4 … ボリシリコン、 3 0 5 … P S G 収、 3 0 6 … 無間絶機額。

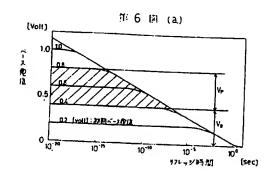
96 1 **2**9

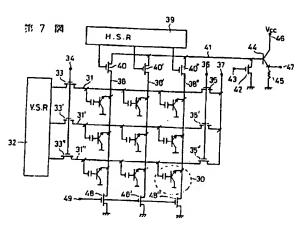


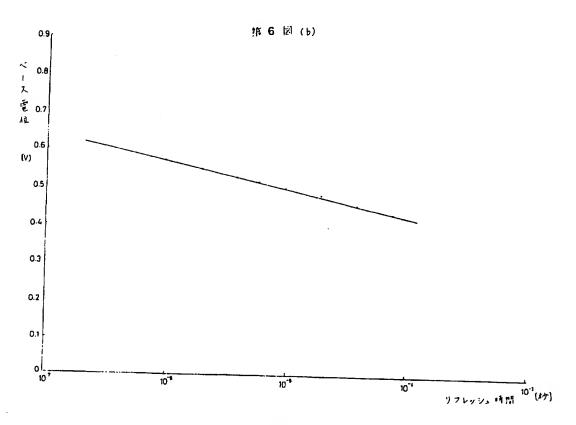


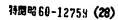


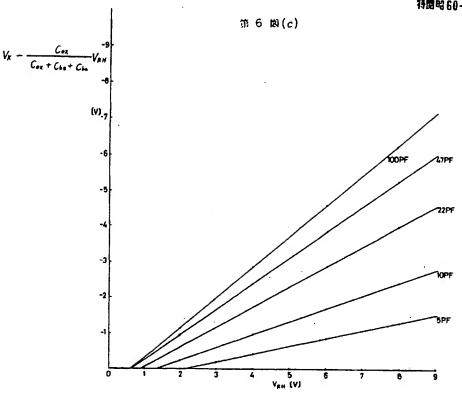


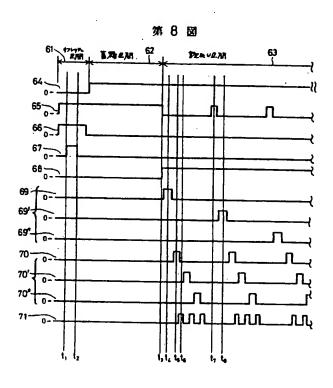




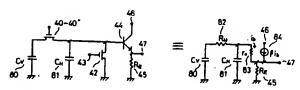


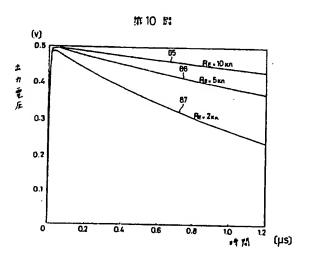


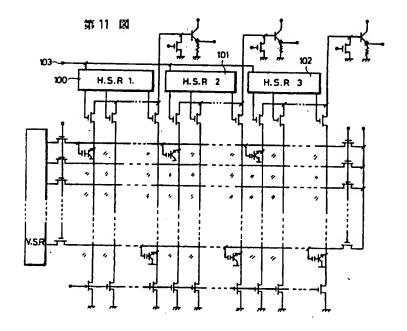




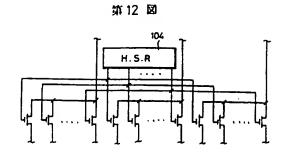


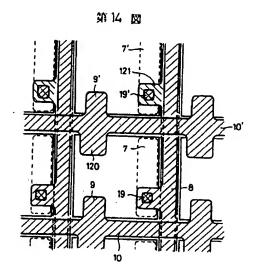


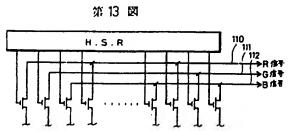


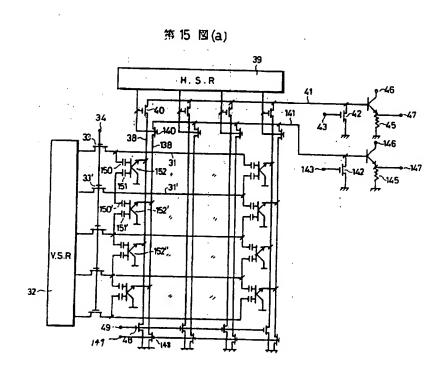


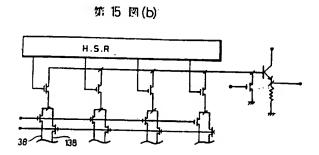
持開昭60-12759 (30)

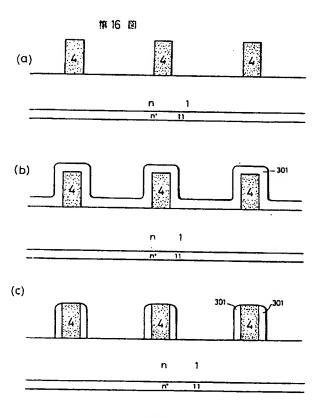


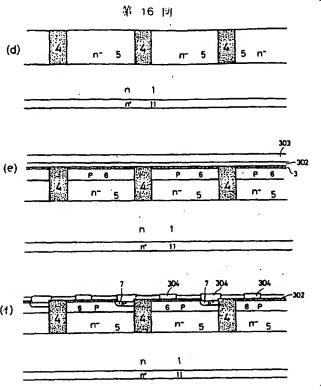


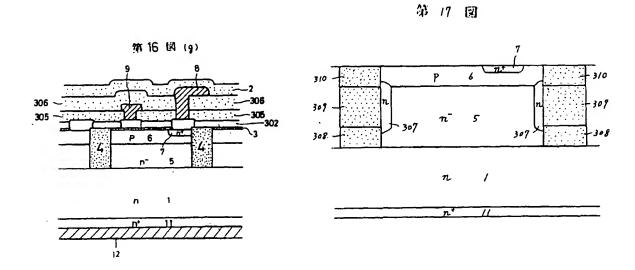












手舵剂正酶

刷和59年 5月23日

特許疗量官 若杉和 失 蹬

- 1. 14件の表示 特験昭58-120751号
- 2. 売明の名称
- 光電変換較量
- 3. 補正をする者 事件との関係、特許出願人 近名 大 見 忠 弘
- 4. 代 理 人 住所 東京都権医院ノ門五丁目13番1号院ノ門40歳ピル 近名 (6538) 弁理士 山 下 穣 景空前
- 初正の対象 明網書の発明の詳細な説明の額



- 6、補正の内容
- (1) 明朝書節19頁第12行の「10 cm ¹³」を「10¹³ cm ⁻³」と補正する。
- (2) 明細書第22頁第6行の

- (3) 明細書第34頁第14行の「10 [aec]」を 「10⁻⁴⁸[aec]」と初正する。
- (4) 明朝書第38頁下から1行目の「地EV を」を 「電圧V_Aを」と補正する。
- (5) 明麒書的41頁下から5行目~4行目の「、バッファMOSトランジスタ33、33′、33″」を削除する。
- (8) 明柳射第45以下から2行目の「はクァリブ」を 「クリップ」と補正する。

- (7) 明細算第53頁第6行の「水質的に」の前に「と」を挿入する。
- (8) 明細貫節53.以下から7行目の「途中」の後に「に」を仰入
- (9) 明練書第64頁第1行の「エミッタ7、は」を「エミッタ7、7づけ」と補正する。
- (10) 明細書第64頁都6行の 「エミッタ」はコンタクトホール1 を」を「エミッタフ' はコンタクトホール19'を」と補正する。
- (11) 明朝西路64以下から8行目の「水平ライン3 に」を 「水平ライン31'に」と補正する。
- (12) 明嗣線第64頁下から6行目の「セル15 の」を 「セル152′の」と補正する。
- (13) 明和書第64 真下から6行目の 「MOSキャパシタ15 は」を「MOSキャパシタ150! は」と確正する。
- (14) 明細質第64頁下から5符目の「水平ライン3 に」を「水平ライン31 に」と補近する。
- (15) 明細書第64頁下から3行目の「光センサセル15 の」を 「光センサセル152~の」と初正する。
- (18) 明顧書第84頁下から2行目の「光センサセル15 の」を 「光センサセル152°の」と補正する。

- (17) 明細書館86頁路8行~7行および終12行の「水平ライン 3 に」を「水平ライン31~に」と補近する。
- (18) 明網報第68页第12行~13行の 「MOSキ+パシタ15 を迫して光センサーセル15 の」 を「MOSキ+パシタ150 を通して光センサセル152 の」と続正する。
- (18) 明顯審算86頁下から2行目および1行目と、第67頁第8 行目の「光センサーセル」を「光センサセル」に補正する。
- (20) 明細客館 6 8 頁下から 5 行目の「コレクター」を「コレクタ」と補正する。
- (21) 明細書館68頁下から4行目および下から3行目の「n 埋 込領域」を「n* 埋込領域」と報正する。
- (22) 明細書第77頁第7行の「(c)。」を「(c))。」と補正する。
- (23) 明細書第78頁第1行の

Cbe = Ae
$$\epsilon \left(\frac{q \cdot N}{2 \cdot q \cdot bi} \right)$$

Cbe = Ae $\epsilon \left(\frac{q \cdot N_A}{2 \cdot q \cdot bi} \right)^4$

と被正する。

特開昭60-12758 (34)

(24) 明都書第78頁第4行の

$$Vbi = \frac{k}{q} \quad \text{in } \frac{N}{n_1^2} \quad \text{if} \quad Vbi = \frac{k}{q} \quad \text{in } \frac{N_0}{n_1^2} \quad \text{if} \quad Vbi = \frac{k}{q} \quad \text{in } \frac{N_0}{n_1^2} \quad \text{if} \quad Vbi = \frac{k}{q} \quad \text{in } \frac{N_0}{n_1^2} \quad \text{i$$

と補正する。

- (25) 明細費的7.8 夏路8 行の「N はエミッタの不納物濃度、 N はペース」を「N。はエミッタの不純物濃度、NA はペース」と他正する。
- (26) 明細告節7.8 頁第8 行および9 行の「N 」を「NA」と模形する。
- (27) 明細容第86頁第10行の「SiO。.309は」を「SiO。.309は」と補正する。
- (28) 明如春飲91頁第12行の「本発明に」を「本発明の」と補 正する。